## エッジプラットフォームコンソーシアム理事長　殿

## エッジプラットフォームコンソーシアム入会申込書

貴コンソーシアムの規約に同意し趣旨に賛同いたしましたので、入会を申し込みます。   
同意したことを確認のうえチェックお願いします。

**１．入会申し込み**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申込日 | 年　　　　　月　　　　　日 | | |
| 企業(団体)名 | ふりがな： | | |
|  | | |
| 会員種別 |  | | |
| 資本金 |  | | |
| 従業員数 |  | | |
| 業種 内容 |  | | |
| 登録代表者 | ふりがな： | | |
|  | e-mail |  |
| 所属 |  | 役職 |  |
| 所在地 | （〒　　　－　　　　　　）  TEL | | |
| 連絡担当者 （代表と同じ場合は記載不要） | ふりがな： | | |
|  | e-mail |  |
| 所属 |  | 役職 |  |
| 所在地 | （〒　　　－　　　　　　）  TEL | | |

＊コンソーシアムホームページに社名・機関名を掲載させて頂きます。

２．コンソーシアム入会にあたっての確認事項

|  |  |
| --- | --- |
| WGでの立場 |  |
| 具体的な ニーズの内容 （解決したい 課題、等） |  |
| 保有シーズ サービス・製品・ 技術等 (複数選択) |  |
| 具体的な シーズの内容 |  |
| 関心のある 市場・テーマ (複数選択) |  |
| 運営委員会への 参加意向 |  |
| その他 自由記述 |  |

|  |
| --- |
| 【申込書送付先】  e-mailアドレス：[**epc-staff@dsp-c.co.jp**](mailto:epc-staff@dsp-c.co.jp)**エッジプラットフォームコンソーシアム事務局** |

【個人情報の取り扱いについて】   
本申込書により得られた個人情報は、本件の申込手続等に利用する他、下記の目的のために利用させていただきます。

1. エッジプラットフォームコンソーシアム及び株式会社デバイス＆システム・プラットフォーム開発センターより各種連絡事項配信  
2. 会員名簿および会員メーリングリストの作成  
3. エッジプラットフォームコンソーシアムが主催するセミナー、イベント等のご案内

|  |
| --- |
| **【エッジプラットフォームコンソーシアム事務局】**  株式会社デバイス＆システム・プラットフォーム開発センター  神奈川県川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア東館10階 TEL: 044-201-9030　e-mail:epc-staff@dsp-c.co.jp |